A4芯片 APL0398 339S0084苹果系列POP封装

产品名称	A4芯片 APL0398 339S0084苹果系列POP封装
公司名称	深圳市斯纳达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明田寮第十工业区汉海达高新产业园4栋6楼A
联系电话	18025315128 18025315128

产品详情

斯纳达科技针对TI系列POP封装PAD内凹芯片：A4芯片（APL0398 339S0084）返修、A5芯片（K4X2G643GE）植球有独特的处理工艺.